

MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK - Borna para placa de circuito impreso



1727269

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1727269>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, sección nominal: 1 mm², número de potenciales: 5, número de filas: 1, número de polos por fila: 5, familia de artículos: MKDS 1/..-SMD, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura SMD, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro, Disposición de pines: Geometría pad lineal, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: Cargador de barras

Sus ventajas

- El principio de conexión conocido permite el uso universal
- Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
- Permite la conexión de dos cables
- La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
- Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT

Datos comerciales

Código de artículo	1727269
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AALHAB
Clave de producto	AALHAB
GTIN	4017918025632
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5,82 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4,235 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK - Borna para placa de circuito impreso



1727269

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1727269>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Terminal de tarjetas de circuitos impresos
Familia de productos	MKDS 1/...-SMD
Línea de productos	COMBICON Terminals S
Construcción	Bloque de bornes para tarjeta
Número de polos	5
Paso	3,81 mm
Número de conexiones	5
Número de filas	1
Número de potenciales	5
Diseño del pin	Geometría pad lineal
Número de pines de soldadura por potencial	1

Propiedades eléctricas

Propiedades

Corriente nominal I_N	8 A
Tensión nominal U_N	160 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	160 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	2,5 kV
Tensión de dimensionamiento (III/2)	160 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	2,5 kV
Tensión nominal (II/2)	250 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	2,5 kV

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Construcción	Bloque de bornes para tarjeta
Sección nominal	1 mm ²

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión por tornillo con cápsula de tracción
Sección de conductor rígido	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Sección de conductor AWG	26 ... 16
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²
2 conductores con la misma sección, rígidos	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles	0,14 mm ² ... 0,2 mm ²

MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK - Borna para placa de circuito impreso



1727269

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1727269>

Longitud de pelado	5 mm
Forma del accionamiento cabeza de tornillo	Ranura longitudinal (L)
Par de apriete	0,22 Nm ... 0,25 Nm

Montaje

Tipo de montaje	Soldadura SMD
Diseño del pin	Geometría pad lineal

Datos del material

Datos del material - contacto

Observación	Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto	Aleación de Cu
Características de la superficie	estañado galvánicamente
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior)	Estaño (5 µm - 7 µm Sn)
Superficie de metal del punto de embornaje (capa intermedia)	Níquel (2 µm - 3 µm Ni)
Superficie de metal área de soldadura (capa superior)	Estaño (5 µm - 7 µm Sn)
Superficie de metal área de soldadura (capa intermedia)	Níquel (2 µm - 3 µm Ni)

Datos del material - carcasa

Color (Carcasa)	negro (9005)
Material aislante	PA
Grupo material aislante	IIIa
CTI según IEC 60112	250
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12	850
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13	775
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2	125 °C

Notas

Nota sobre la aplicación	Las ayudas de equipamiento sobresalen en ocasiones de los componentes. La estructura de placas de circuito impreso se configurará en función de un equipamiento anticolidión.
--------------------------	---

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Paso	3,81 mm

MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK - Borna para placa de circuito impreso



1727269

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1727269>

Anchura [w]	26,62 mm
Altura [h]	9,2 mm
Longitud [l]	9,3 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Geometría Pad	1,5 x 2,5 mm
---------------	--------------

Ensayos mecánicos

Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento

Especificación del ensayo	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultado	Prueba aprobada

Prueba de tracción

Especificación del ensayo	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real	0,14 mm ² / rígido / > 10 N
	0,14 mm ² / flexible / > 10 N
	1,5 mm ² / rígido / > 40 N
	1 mm ² / flexible / > 35 N

Ensayos eléctricos

Verificación de calentamiento

Especificación del ensayo	DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Exigencia Ensayo de calentamiento	La suma de la temperatura ambiente y el calentamiento de la borna de conexión de placa de circuito impreso no puede superar la temperatura límite superior.

Corriente admisible de corta duración

Especificación del ensayo	DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
---------------------------	---

Resistencia de aislamiento

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistencia de aislamiento Polos contiguos	> 5 MΩ

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

Especificación del ensayo	DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
Grupo material aislante	IIIa
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 250
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)	160 V
Tensión transitoria nominal (III/3)	2,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3)	1,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3)	2,5 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)	160 V
Tensión transitoria nominal (III/2)	2,5 kV

MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK - Borna para placa de circuito impreso



1727269

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1727269>

valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2)	1,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2)	1,6 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)	250 V
Tensión transitoria nominal (II/2)	2,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2)	1,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (II/2)	2,5 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleración	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Ensayo filam. incandescente

Especificación del ensayo	DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
Temperatura	850 °C
Tiempo de actuación	5 s

Envejecimiento

Especificación del ensayo	DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
---------------------------	---

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating)

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Cargador de barras
------------------	--------------------

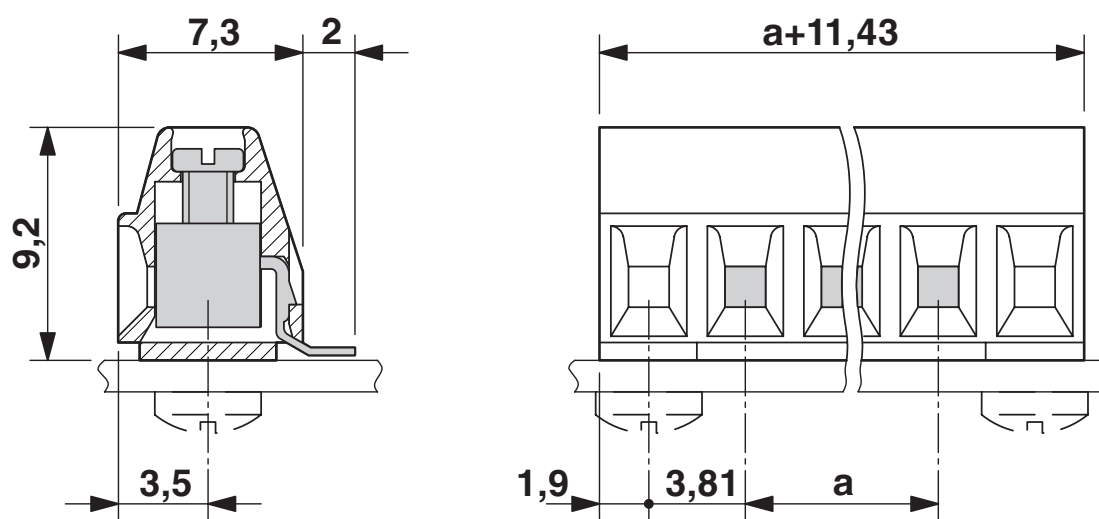
MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK - Borna para placa de circuito impreso

1727269

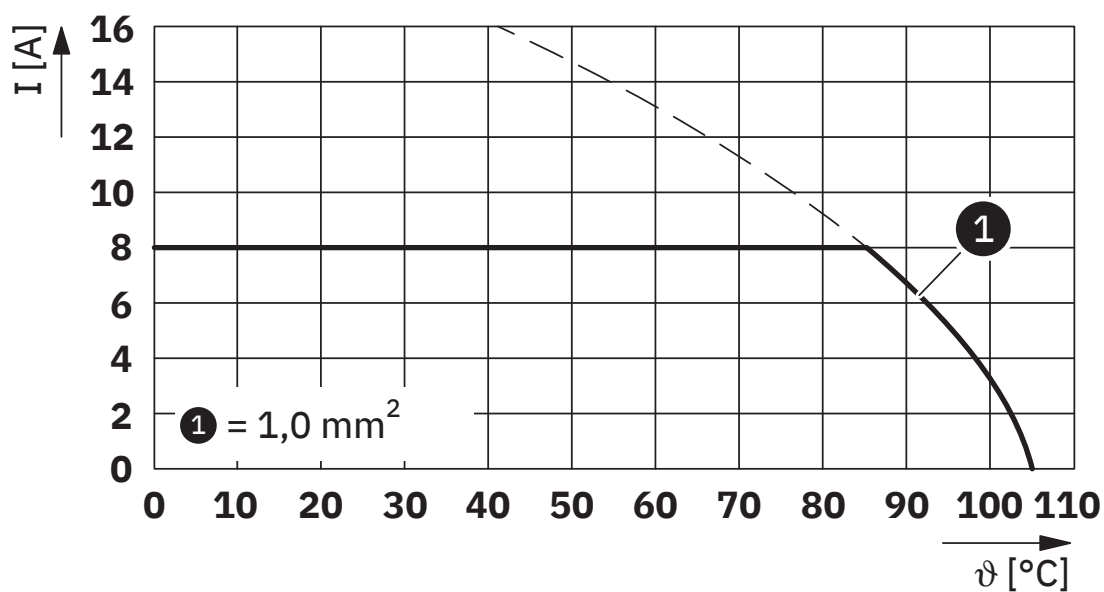
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1727269>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Diagrama



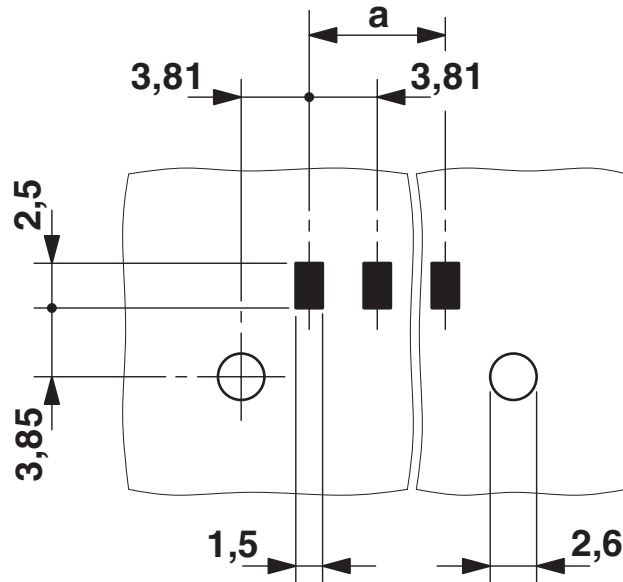
Tipo: MKDS 1/...-3,81 SMD BK

MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK - Borna para placa de circuito impreso

1727269

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1727269>

Esquema de taladros/geometría pads soldadura



MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK - Borna para placa de circuito impreso



1727269

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1727269>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1727269>

 cULus Recognized ID de homologación: E60425-19770427				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
Solo conductores flexibles	300 V	13,5 A	30 - 16	-
Estándar	300 V	10 A	30 - 16	-
D				
Solo conductores flexibles	150 V	13,5 A	30 - 16	-
Estándar	300 V	10 A	30 - 16	-

 VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 40055394				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	200 V	17,5 A	-	0,2 - 1,5

MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK - Borna para placa de circuito impreso



1727269

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1727269>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 10.0	EC002643
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MKDS 1/ 5-3,81 SMD BK - Borna para placa de circuito impreso



1727269

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1727269>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es